



174

高透明度灌封胶

用途：	电子零件灌封或披覆。
颜色：	透明
比重：	1.07
混合比(重量比)：	100：35或3：1
黏度：@23℃	600 CPS
可操作时间：@23℃	约2 hrs (100G)
硬化时间：@23℃	16 hrs
	@80℃ 1 hrs
线性收缩：	0.008 in/in
硬度：	80 Shore D
热传导系数：	8.0×10^{-4} cal×cm/sec×cm×℃
重量损耗率：@175℃	168 hrs 1.5%
重量增加率：@25℃	2 hrs 0.19%
	24hrs 0.05%
体积电阻：@23℃	5.0×10^{15} ohm/cm
消散因素：@23℃	1000 cycles 0.0031
绝缘常数：@23℃	1000 cycles 3.6
绝缘强度：@23℃	550 VPM (21.7 kV/mm)
保存期限：@23℃	一年以上

傑地有限公司 www.jasdi.com.tw
台北：886-2-26008672 台中：886-4-25685848
东莞：86-769-88188707 jasdikao@ms21.hinet.net

杰研贸易(上海)有限公司
www.jasdi.com.cn · jasdi@jasdi.com.cn
TEL: 021-58356975 · FAX: 021-58356976